会 议 通 知

第五届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会

（ISMII 2019）

会议时间：2019年8月16-18日　　地点：中国·上海

截稿日期：详情见官网　　官网：https://www.keoaeic.org/ISMII2019

会议简介

第五届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会（ISMII 2019）定于2019年8月16日至18日在中国上海隆重举行。会议主要围绕“机电一体化”、“工业信息” 等研究领域展开讨论，旨在为机电一体化与工业信息学的专家学者及企业发展人提供一个分享研究成果、讨论存在的问题与挑战、探索前沿科技的国际性合作交流平台。欢迎海内外学者投稿和参会。

出版检索

1.所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿，经过严格的审稿之后，最终所有录用的论文将由Journal of Physics: Conference Series (ISSN:1742-6588)出版，见刊后由期刊社提交至EI,Scopus,CPCI检索，目前该期刊EI检索非常稳定。

JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES

2. SCI期刊征稿（论文不得少于10页， 只能通过邮箱service@keoaeic.org投稿，并且投稿的时候备注SCI-ISMII2019）

1) Journal of Materials Science-Materials in Electronics (ISSN:0957-4522,IF=2.324)

2) Electrical Engineering(ISSN:0948-7921,IF=1.269)

3) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,Part C:Journal of Mechanical Engineering Science (ISSN:0954-4062,IF=0.996)

征稿主题

- (1) 机电一体化
- (2) 工业信息学
- (3) 图像和视频处理
- (4) 机械工程
- (5) 计算机信息处理技术
- (6) 工业信息学的基础设施和技术
- 更多主题请浏览官网

注册费用

类别	注册费（人民币）
第一篇投稿（4-6页）	2800元/篇
第二篇投稿（4-6页）	2600元/篇
团队投稿　（4-6页）	2500元/5-10篇内、2300元/10篇以上
超页费（第7页起算）	300元/页
仅参会不投稿	1200元/人
仅参会不投稿(团队）	1000元/团体参会3人以上

会议议程

8月16日	13:00-17:00	注册
8月17日	09:00-12:00	主题报告
	12:00-14:00	午餐时间
	14:00-17:30	口头报告
	18:00-19:30	晚宴
8月18日	09:00-18:00	学术考察活动

联系我们

联系人：庄老师

QQ：207899420

WeChat：15989114690

投稿邮箱：ISMII2015@163.com

通讯电话：+86-020-29036043/+86-15989114690

会议网站：https://www.keoaeic.org/ISMII2019

AEIC官网：https://www.keoaeic.org

庄老师微信

第五届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会

2019年4月25日